



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 手机电池连接器

MODEL : BC-2.54-4.5H-3C-L

MATERIEL NO :

DATE : 08/06/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

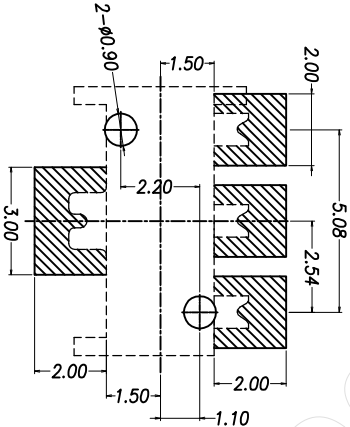
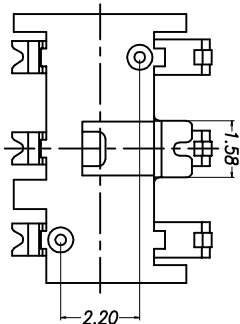
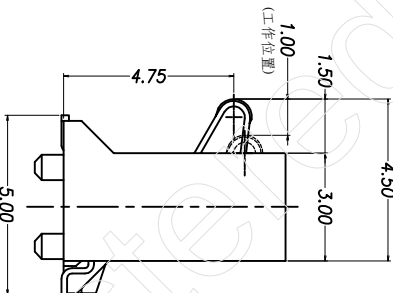
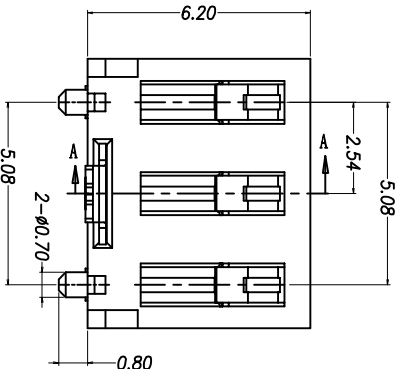
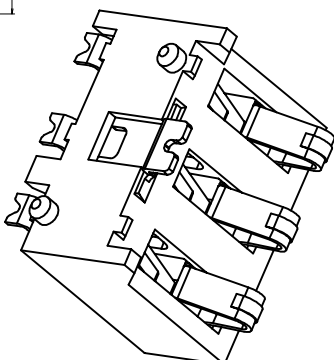
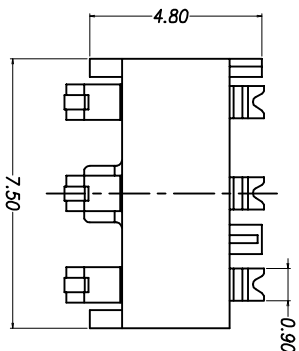
地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com



技术要求

- 材料及表面处理
 - 绝缘体材料
30%玻纤增强型LCP, UL94-V0, 黑色。
 - 端子材料
端子: 磷青铜 (C5240, T=0.15, HV=230-250), 嵌件: 黄铜 (H65, T=0.2, HV=140-170)。
 - 端子电镀要求
簧片底层镀Ni 1.27-2.54um, 接触区域镀Au不小于0.38um, 其余镀Au不小于0.03um
焊脚镀1.25-3um厚锡。
镍底厚度1.27um-2.54um,
- 电气特性
 - 额定电流: 2.0, 额定电压: 100V DC
 - 接触电阻: $\leq 30m\Omega$ 。
 - 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ 。
 - 抗电强度: 350 VAC最少承受一分钟。
- 机械特性
 - 寿命: 5000次循环测试后, 应满足产品规格书里规定要求。
 - 端子在绝缘体中的保持力: 每支端子 $\geq 150g$ 。
 - 端子正向压力: 将端子压缩1.0mm时, 弹力 $\geq 70g$, $\leq 150g/pin$
- 工作环境
工作温度: -25° 至 $+75^{\circ}$ 。
在260° C回流焊接时, 要求10秒钟不变形。
- 最大外形尺寸7.48x6.78x5.0。
- 五金件A面与B面的共面度0.1mm以下。
- 产品采用载带包装, 见载带包装图。

PCB LAYOUT

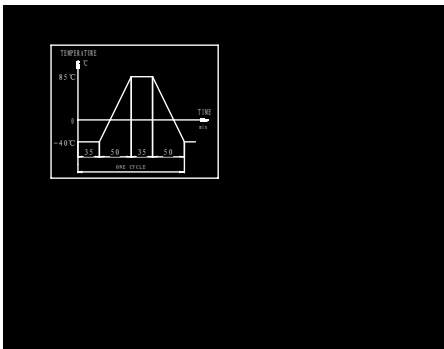
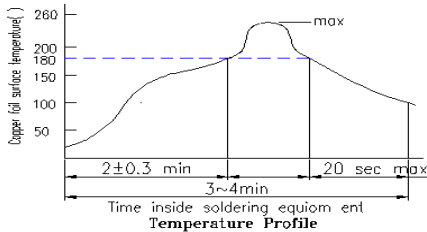
* BC-2.54-4.5H-3C-L
立式
簧片数量
触点高度
簧片间距
电池连接器

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.20	X.	±2°
X	±0.15	X	
.XX	±0.05	.XX	
.XXX		.XXX	

		深圳市普瑞泰电子有限公司	
DRAW NO.		FILE NO.	DATE
CHECK:		DESIGN:	
REV.	VO.0	APPROVAL:	
TITLE: BATTERY CONNECTOR		P/N: BC-2.54-4.5H-3C-L	
SHEET: 1/1		SCALE: 1:1	UNIT: mm

规格书

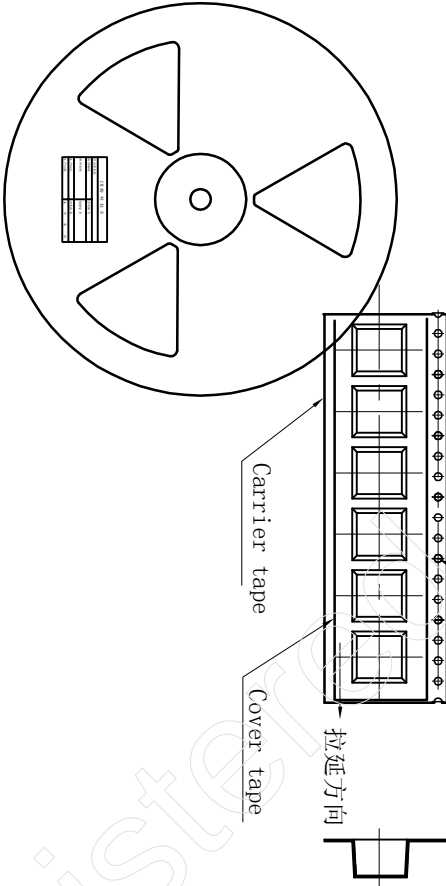
规 格 书				
系列类型	BATTERY CONNECTOR	编写 WRTN BY:	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
型号	BC-2. 54-4. 5H-3C-L	Zhang Ming	Zhao Bo	Wang Wei
VERSION 版本:	V0.0			
DATE 日期:	2007.10.26	2007.10.25	2007.10.25	2007.10.26
1. SCOPE 适用范围 This specification covers the requirements for: “BATTERY CONNECTOR” 本规格书适用: “BATTERY CONNECTOR” 系列				
2. Rating 额定值: DC 100V 2.0A				
3. CONSTRUCTION 构造				
3.1 Shape and dimensions are subject to drawing. 形状.尺寸根据图面确定.				
3.2 All part not allowed to exist rust 、 crack and poor planting. 各部分无生锈、裂痕、电镀不良现象.				
4. Standard test conditions shall be 5 to 35℃ in temperature and 45 TO 85% in humidity. 温度 5~35℃ , 湿度 45~85% 标准状态下测试.				
5. Electronical performance 电气性能				
Item 项目		Test condiction 测试条件	Performance 规格	
5.1	Contact resistance 接触阻抗	Being measured at 1 KHz small current contact resistance meter. 在 1kHz 小电流下测量。	30mΩ max. 30 毫欧 以下。	
5.2	Insulation resistance 绝缘阻抗	Measurements shall be made following application of DC 500 V potential across terminals and across terminals and frame for 1 minute. 在端子之间和端子与壳之间加 DC 500 V 条件下,持续 1 分钟测量。	500MΩ min. 500 兆欧 以上。	
5.3	Withstand voltage 耐电压	AC 350 V(50Hz or 60 Hz)shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute. 在端子之间和端子与壳之间加 AC 350 V (50Hz 或 60Hz)条件下,持续 1 分钟测量。	There shall be no breakdown 无击穿现象出现.	
6. Mechanical performance 机械性能				
6.1	Contact force 接触压力	Positive direction pressure press down at 1.1mm, the force is 80g/Pin min 用工具压簧片(单片)1.1mm,测量压力。	contact force: ≥80g/pin	
6.2	Range 使用温度范围	Operation temperature 在-25~+75℃温度内使用		
7. Durability 耐久性				
7.1	Lift test 寿命试验	5,000 cycles of operation at a rate of 10-20 cycles per minute with unloading 在无负载条件下,以每分钟 10—20 次的速度操作 5,000 次。	(1) Contact resistance 接触阻抗 100mΩ max.100 毫欧以下 (2) 其它满足机械,电气性能.	
7.2	Heat test 耐热试验	85±3℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 minutes. 在 85±3℃环境中放 96 小时, 再放在正常环境中, 60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 100MΩ min. 100 兆欧以上, 其它满足机械,电气性能.	

7.3	Humidity test 耐湿试验	40±3℃ 90-95%RH for 96 hours, test after keeping in normal condition for 60 min. 在 40±3℃ 90—95%RH 环境中放 96 小时，再放在正常环境中，60 分钟后进行测试。	Insulation resistance 100M Ω min. 100 兆欧以上，其它满足机械、电气性能。
7.4	Cold test 耐冷试验	At -40±3℃ for 96 hours, test after keeping in normal condition for 30 min. 在-40±3℃环境中放 96 小时，再放在正常环境中，30 分钟后进行测试。	There shall be no sign of damage mechaniclly and electrically 无任何迹象显示机械及电气性能损坏。
7.5	Temperature cycling test 温度交变试验	In FIG. For 5 cycles, test after keeping in normal condition for 60 min. 如图示之环境中，循环 5 次后，再置于正常环境中，60 分钟后进行测试。 	Insulation resistance 100M Ω min. 100 兆欧以上，其它满足机械、电气性能。
7.6	Soldering test 可焊性试验	The sort of dip solder terminal: The foot of the spring shall be dipped 2mm in the solder bath at a temperature of 230±5℃ for 3±0.5 sec. 将簧片焊脚部浸入焊锡池 2mm 深，温度 230±5℃ 时间 3±0.5 秒。	A new uniform coating of solder shall cover a minimum of 95% of the surface being immersed. 浸入部分 95% 以上表面被锡覆盖。
7.7	Resistance to soldering heat test 耐焊性试验	Reflow Soldering Conditions: Preheat: Temperature on the copper foil surface should reach 180℃. 2±0.3 minutes after the P.W.B entered into the soldering equioment. Soldering heat: Temperature on the copper foil surface should reach the peak temperature of 260℃ with in 5 seconds after the P.W.B enter into soldering heat zone. 过回流焊条件:  预热: 电镀层表面的温度应达到 180℃, 2±0.3 分钟, 后电路板进入回流焊设备. 回流焊温度: 电镀层表面温度最高为 260℃ 且停留不超过 5 秒后电路板进入低温焊接处.	Without deformation of case or excessive looseness of terminals electrical characteristics shall be satisfied. 本体无变形，能满足于机械、电气性能。
8.	Others	When the amendment of this specification comes into necessity, the amendment must be made by the nutual consolation and agreement between manufacturer and customer. 当规格书需要修正时，需客户同厂方共同确认	

PACKAGING SPECIFICATION

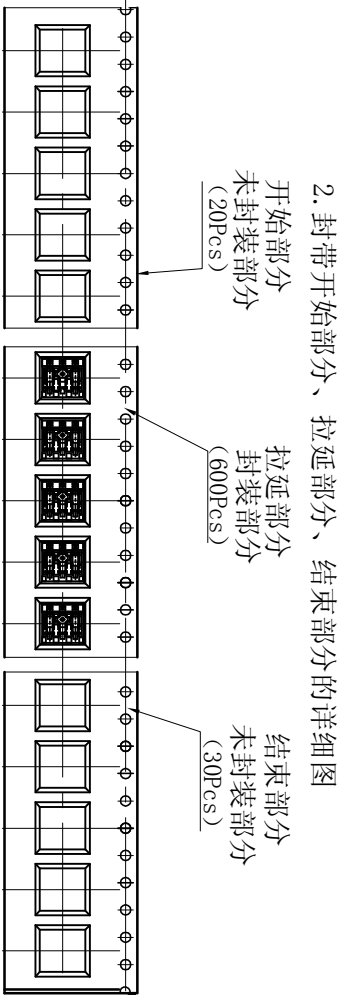
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
VO.0			初版发行		

内盒包装方式

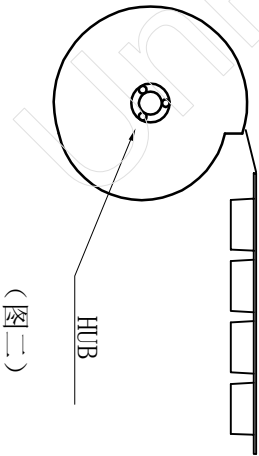
1. 导向圆孔必须设在拉伸方向的右侧 导向圆孔
- 
- Carrier tape 拉伸方向 Cover tape
- (1) 每个盘包装方式如图一所示。
(2) 在开始缠绕料带时，取长60mm之纸胶带一段，20mm粘于料带上，40mm粘于REEL芯轴之缺口上，如图二所示。
(3) 料带卷绕完成时取长60mm之纸胶带粘住COVER TAPE并将其固定在REEL之圆周上。
* COVER TAPE有中断时可用宽18mm，长40mm之胶带将中断之两端各贴20mm，使其连接为一体。但连接后的两段COVER TAPE应在同一直线上。

外箱包装方式

- (1) 纸箱—Pcs。
(2) 防水袋2Pcs。
(3) 各叠好5个Reel（共10个）分别放入防水袋中，然后封上防水袋，放入纸箱中。
(4) 将外箱上层封口。



(图一)



(图二)

		深圳市普瑞泰电子有限公司			
		FILE NO.	DATE	TITLE: BATTERY CONNECTOR	
DRAW NO.		DESIGN:		P/N: BC-2.54-4.5H-3C-1L	
		CHECK:		SHEET: 1/1	
REV.	VO.0	APPROVAL:		SCALE: 1:1	UNIT: mm